



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	vi
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Keaslian Penelitian	3
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Bambu Secara Umum	7
2.2.1 Sifat Fisik Bambu	8
2.2.2 Sifat Mekanika Bambu	8
2.2.3 Kadar Air Bambu	9
2.2.4 Klasifikasi Bambu	9
2.2.4.1 Bambu Ampel	9
2.2.4.2 Bambu Apus	10
2.2.4.3 Bambu Legi	11
2.2.4.4 Bambu Petung	11
2.2.4.5 Bambu Wulung	12
2.3 Bahan Isolator	12
2.4 Macam-macam Isolasi	14
2.5 Kegagalan Isolasi	16
2.6 Mekanisme Kegagalan Isolasi Padat	18
2.7 Kekuatan Dielektrik	19
2.8 Kelembaban	20
2.9 Faktor Koreksi	20



2.10 Isolasi Komposit	22
2.10.1 Akrilik.....	22
2.10.2 Melamine	23
2.10.3 Resin	23
BAB III METODOLOGI.....	25
3.1 Jalannya Penelitian.....	25
3.2 Perancangan Sistem	26
3.3 Bahan Pengujian.....	27
3.3.1 Bambu	27
3.3.2 Finishing Bambu	29
3.4 Peralatan Pengujian	32
3.5 Metode Analisis Data.....	35
3.6 Pengujian Tegangan Tembus	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Tegangan Tembus dan Kekuatan Dielektrik Isolasi Bambu Tanpa Lapisan.....	37
4.2 Tegangan Tembus dan Kekuatan Dielektrik Isolasi Bambu Lapisan Akrilik	41
4.3 Tegangan Tembus dan Kekuatan Dielektrik Isolasi Bambu Lapisan Melamin	45
4.4 Tegangan Tembus dan Kekuatan Dielektrik Isolasi Bambu Lapisan Resin	49
4.5 Rata-rata Tegangan Tembus dan Kekuatan Dielektrik Pada Isolator Bambu Dengan Lapisan dan tanpa lapisan komposit	53
4.5.1 Dinding bambu.....	53
4.5.2 Serat Bambu	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	L-1